#### Beschreibung

25

# BEST AVAILABLE COPY

LED-Modul für Signaleinrichtungen

Die Erfindung betrifft ein LED-Modul, welches insbesondere in Signaleinrichtungen mit sehr kleinem Abstrahlwinkel eingesetzt werden kann.

In der konventionellen Bahnsignalisierungstechnik wird üblicherweise eine starke Lichtquelle mit kleinen Abmessungen wie
z.B. der Glühfaden einer Glühlampe, in den Brennpunkt einer
optischen Linse gestellt und in Augenhöhe des Zugführers ins
Unendliche projiziert. Aufgrund der hohen Leuchtdichte der
Lichtquelle entsteht eine sehr große Lichtstärke bei einem
sehr kleinen Abstrahlwinkel, so daß das Signal auch aus großer Entfernung (> 3 km) noch eindeutig zu erkennen ist.

Bekanntermaßen haben Glühlampen jedoch eine begrenzte Lebensdauer, wobei der Ausfall der für eine Bahnsignaleinrichtung verwendeten Glühlampe stets mit einem Totalausfall der gesamten Signaleinrichtung verbunden ist. Deshalb müssen die Glühlampen bei den Bahnsignaleinrichtungen vorsorglich in regelmäßigen Zeitabständen gewechselt werden. Diese Zeitabstände sind weit kürzer als die durchschnittliche Lebensdauer der Lampe, so daß mit den Auswechslungen ein erheblicher Material- und Zeitaufwand verbunden ist

Aus Sicherheitsgründen werden bei den Bahnsignaleinrichtungen Glühlampen eingesetzt, die eine zweite Glühwendel besitzen.

Diese zweite Glühwendel wird bei Ausfall der ersten Glühwendel zugeschaltet. Dadurch daß die zweite Glühwendel jedoch nicht optimal im Fokus der Linse angeordnet ist, sinkt die Lichtstärke des Bahnsignals im Fehlerfall auf ca. 12% ab. Daher muß auch in diesem Fall eine Reparatur umgehend erfolgen.

Auch bei anderen Signaleinrichtungen wie Leitsignaleinrichtungen, die zur Leuchtmarkierung von Wegen, Straßen oder Start- und Landebahnen in den Boden eingelassen werden, be-

für andere Zwecke verwendete Beleuchtungseinrichtungen jedweder Art.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen der zwei Ausführungsformen in Verbindung mit den Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig.1 eine Seiten- oder Querschnittsansicht auf eine erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen LED-Moduls;

10

Fig. 2A eine Seitenansicht einer bei einem LED-Modul nach Fig. 1 eingesetzten Linse; und Fig. 2B eine Ansicht der Linse von der Seite der Lichtaustrittsfläche;

15 Fig.3 eine Seiten- oder Querschnittsansicht auf eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen LED-Moduls.

Ein erste Ausführungsform eines erfindungsgemäßen LED-Moduls mit einer Platine 1 und einer Optik-Trägerplatte 2 ist in Fig. 1 in einer Seitenansicht dargestellt. Auf der Platine 1 sind eine Mehrzahl von LEDs 10 in der Anordnung einer Matrix dargestellt. Die Anordnung kann auch durch eine einzige Zeile von LEDs gebildet werden. Als Platine 1 wird vorzugsweise eine Metallkernplatine eingesetzt, um die Wärmeableitung von den LEDs zu verbessern, wodurch die Lichtausbeute der LEDs 25 verbessert werden kann. Die LEDs werden bevorzugterweise in der Oberflächenmontagetechnik SMT (Surface-Mount Technology) auf der Platine 1 montiert. Als LED 10 kann dabei die bereits erwähnte SIEMENS SMT-TOPLED eingesetzt werden. Der schaltungstechnische Aufbau der LEDs 10 kann so erfolgen, daß meh-30 rere getrennte, voneinander unabhängige Stromkreise angeordnet werden. Dadurch kann eine hohe Ausfallsicherheit des Moduls gewährleistet werden. Beispielsweise können die LEDs 10 in zwei unabhängigen Stromkreisen mit jeweils 15 parallelen 35 Strängen angeordnet werden, wobei in jedem einzelnen Strang zwei LEDs 10 in Serie geschaltet sind.

In einem kleinen Abstand von der Oberseite der LEDs 10 ist die die Linsenanordnung enthaltende Optik-Trägerplatte 2 an-

15

20

25

geordnet. Die Platine 1 und die Optik-Trägerplatte 2 können in geeigneter Weise miteinander starr verbunden sein, damit ihre relative Lage zueinander konstant bleibt. Vorzugsweise werden die Platine 1 und die Optik-Trägerplatte 2 über eine einrastende Steckverbindung miteinander verbunden.

Die Optik-Trägerplatte 20 enthält eine Vielzahl Linsen 20, die einzeln jeweils den LEDs 10 zugeordnet sind. Es kann eine Optik-Trägerplatte 20 verwendet werden, in deren licht-austrittsseitiger Oberfläche die Linsen 20 beispielsweise als Erhebungen geformt sind, so daß die Linsen 20 integral mit der Optik-Trägerplatte 2 verbunden sind. Bevorzugt ist jedoch eine Anordnung wie in Fig. 1, bei der die Linsen 20 als einzelne Bauteile gefertigt sind und in die Optik-Trägerplatte 2 durch eine einrastende Steckverbindung eingesteckt werden können. Dazu ist die Optik-Trägerplatte 2 nach Art eines Setzkastens mit einer Anzahl von Vertiefungen 25 geformt, die in derselben matrixförmigen Anordnung wie die LEDs 10 vorliegen. Diese Vertiefungen 25 weisen beispielsweise einen kreisrunden Querschnitt auf.

Unmittelbar auf jedem LED-Bauelement 10 ist eine weitere lichtbündelnde optische Einrichtung 11, insbesondere eine Linse angeordnet ist, die somit der jeweiligen lichtbündelnden optischen Einrichtung 20,30 der Optik-Trägerplatte 2 in Abstrahlrichtung des LED-Bauelements 10 vorgeschaltet ist.

In Fig.2A,B ist eine einzelne Linse 20 in einer Seitenansicht

(A) und einer Ansicht von der Seite der Lichtaustrittsfläche

(B) dargestellt. Die Linse 20 besteht demnach aus einem vierkantförmigen Hauptkörper 21 und einen daran auf der der Seite der Lichtaustrittsfläche gegenüberliegenden Seite angeschlossenen Sockel 22, der gegenüber dem Hauptkörper 21 im Querschnitt verjüngt ist. Der Sockel 22 ist zu der Vertiefung 25 der Optik-Trägerplatte 2 komplementär, so daß im eingesetzten Zustand der Linse 20 die an der Grenze des Sockels 22 zum Hauptkörper 21 überstehende Fläche des Hauptkörpers 21 auf der Optik-Trägerplatte 2 aufliegt. Ferner ist der Querschnitt des Hauptkörpers 21 derart dimensioniert, daß im eingesetzten Zustand die Hauptkörper 21 der Linsen 20 lückenlos aneinan-

derliegen. Das erfindungsgemäße Ausführungsbeispiel hat somit den Vorteil, daß das Modul bei der Betrachtung aus einer Entfernung von wenigen Metern als homogen ausgeleuchtete Fläche erscheint.

5

10

15

20

35

40

Je nach dem Herstellungsaufwand kann die Komplementarität von Optik-Trägerplatte 2 und Linsen 20 auch umgekehrt ausgeführt sein, wobei dann anstelle der Vertiefungen 25 in die Optik-Trägerplatte 2 entsprechende Erhebungen geformt sind und die einzelnen Linsen 20 mit entsprechenden komplementären Vertiefungen versehen sind.

Durch einfache bauliche Maßnahmen kann erreicht werden, daß ein Einrasten der Steckverbindung erreicht wird. Dies ist dem Fachmann bekannt und soll hier nicht weiter erörtert werden.

Der Hauptkörper 21 weist an der Lichtaustrittsoberfläche eine nach außen gewölbte Fläche 21a auf, durch die die eigentliche Linse gebildet wird. Die gewölbte Fläche 21a kann dabei – abhängig von dem Linsenmaterial und seinem Brechungsindex – derart geformt sein, daß die aktive Fläche der LED 10 im Brennpunkt der Linse 20 liegt.

Die Seitenwände des Hauptkörpers 21 und/oder des Sockels 22 können zur Erhöhung der Lichtausbeute als Reflektoren ausgeformt sein.

Als Material für die Optik-Trägerplatte 2 und die Linsen 20 eignet sich besonders gut Polymethylmethacrylat (PMMA) mit einem Brechungsindex von 1,5. Es können aber auch andere Kunststoffe eingesetzt werden, wobei dann gegebenenfalls aufgrund eines anderen Brechungsindex die Form der Linse, d.h. die Form der gewölbten Fläche 21a geändert werden muß. Für den Serieneinsatz mit großen Stückzahlen wird vorzugsweise ein spritzgußfähiges Material eingesetzt.

Eine zweite Ausführungsform eines erfindungsgemäßen LED-Moduls ist in Fig.3 in einer Seitenansicht dargestellt. Bei dieser wird wie in Fig.1 eine Platine 1 mit einer regelmäßigen darauf aufgebrachten Anordnung von LEDs 10 verwendet. Die

15

20.

25

30

35

Optik-Trägerplatte 2 weist hier jedoch als lichtbündelnde optische Einrichtungen eine der LED-Anordnung entsprechende regelmäßige Anordnung von optischen Kanälen 30 auf, die in die Optik-Trägerplatte 2 geformt sind und die reflektierende Seitenwände aufweisen. Die Seitenwände sind, wie dargestellt, derart schräggestellt, daß sich der Kanalquerschnitt in Lichtausbreitungsrichtung vergrößert. Anstelle gerade verlaufender Seitenwände kann auch ein gekrümmter Verlauf vorgesehen sein. Vorzugsweise sind dabei die Kanäle 30 als Bohrungen durch die Optik-Trägerplatte 2 geformt, die entweder durchgängig sind oder sich zumindest über einen Teil des Querschnitts der Optik-Trägerplatte 2 erstrecken. Es kann aber auch vorgesehen sein, daß die Kanäle 30 wie bei einer brechungsindexgeführten Glasfaser aus einem Material mit relativ hohem Brechungsindex bestehen, während das die Kanäle 30 umgehende Material der Optik-Trägerplatte 2 einen relativ niedrigen Brechungsindex aufweist, so daß das auf die Grenzfläche auftreffende Licht an dieser durch Totalreflexion reflektiert wird. Die Änderung des Brechungsindex kann dabei stufenförmig oder graduell verlaufen.

Es können auch weitere Ausführungsformen gebildet werden, die aus beiden beschriebenen Ausführungsformen zusammengesetzt werden. Beispielsweise können bei dem LED-Modul des zweiten Ausführungsbeispiels (Fig.3) noch zusätzliche Linsen vorgesehen werden. Diese können auf einer Seite der Optik-Trägerplatte 2 auf die Kanäle 30 aufgesetzt werden. Falls die Kanäle 30 durch Bohrungen gebildet werden, können die zusätzlichen Linsen auch wie im ersten Ausführungsbeispiel in diese Bohrungen eingesteckt werden.

Das erfindungsgemäße LED-Modul hat den Vorteil, daß es bei der Betrachtung aus einer Entfernung von wenigen Metern als homogen ausgeleuchtete Fläche erscheint.

Das erfindungsgemäße Modul ist besonders bei Bahnsignaleinrichtungen vorteilhaft einsetzbar. Es kann aber auch für andere Signaleinrichtungen wie in den Boden eingelassene Leitsignaleinrichtungen eingesetzt werden, die der Leuchtmarkierung von Wegen, Straßen, Plätzen, Tunnels, Start- und Lande-

bahnen oder dergleichen dienen. Bei derartigen Anwendungen wirkt sich die flache Bauform des erfindungsgemäßen LED-Moduls besonders vorteilhaft aus.

- Ein weiteres Anwendungsgebiet sind Ampeln oder Scheinwerfer, wie Spotscheinwerfer, oder andere derartige Beleuchtungsgegenstände, wie sie zur Effektbeleuchtung etwa in Diskotheken eingesetzt werden können.
- Die Emissionswellenlänge der LED ist im Prinzip beliebig.
  Wahlweise können auch mehrfarbige Signale durch Verwendung
  von LEDs verschiedener Farben erzeugt werden. Um eine konventionelle Bahnsignaleinrichtung in den optischen Eigenschaften
  möglichst zu imitieren, kann auch eine Weißlicht-LED einge-
- setzt werden. Dazu muß beispielsweise eine LED möglichst kurzer Wellenlänge, wie GaN im blauen Spektralbereich, verwendet, auf die dann ein geeignetes Konvertermaterial zur Erzeugung kürzerer Wellenlängen aufgebracht wird, so daß sich durch die Wellenlängenmischung der optische Eindruck einer
- 20 Weißlichtquelle ergibt.

#### Patentansprüche

- 1. LED-Modul, mit
- einer regelmäßigen Anordnung von einzelnen, insbesondere
   oberflächenmontierbaren LED-Bauelementen (10), die auf einer Hauptfläche einer elektrischen Anschlußplatte (1), insbesondere einer Platine, montiert sind, wobei
  - jedem LED-Bauelement (10) mindestens eine in Abstrahlrichtung angeordnete lichtbündelnde optische Einrichtung (20; 30) zugeordnet ist.
  - dadurch gekennzeichnet, daß
  - eine Optik-Trägerplatte (2) vorgesehen ist, die die entsprechend der regelmäßigen Anordnung der LED-Bauelemente (10) angeordneten optischen Einrichtungen (20;30) enthält
- 15 und

10

30

- die Optik-Trägerplatte (2) in einem Abstand zur elektrischen Anschlußplatte (1) über den LED-Bauelementen (10) positioniert ist.
- 20 2. LED-Modul nach Anspruch 1,
  - dadurch gekennzeichnet, daß
  - die lichtbündelnden optischen Einrichtungen (20; 30) Linsen (20) sind.
- 25 3. LED-Modul nach Anspruch 2,
  - dadurch gekennzeichnet, daß
  - die Optik-Trägerplatte (2) derart in bezug auf die elektrische Anschlußplatte (1) angeordnet ist, daß jeder LED-Chip der LED-Bauelemente (10) im Brennpunkt der diesem zugehörigen Linse (20) positioniert ist.
  - 4. LED-Modul nach Anspruch 2 oder 3,
  - dadurch gekennzeichnet, daß
- die Optik-Trägerplatte (2) eine der LED-Anordnung entspre chende Anordnung von Vertiefungen (25) oder Erhebungen enthält, und

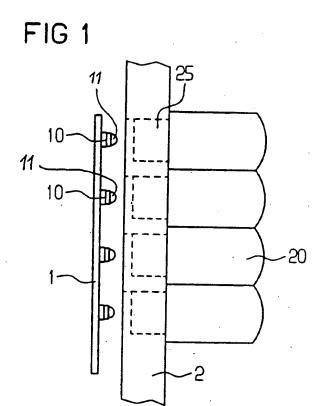
- die Linsen (20) als einzeln gefertigte Bauteile in die Vertiefungen (25) einsteckbar oder auf die Erhebungen aufsteckbar sind.
- 5 5. LED-Modul nach Anspruch 2,
  - dadurch gekennzeichnet, daß
  - die Linsen (20) jeweils derart aufgebaut sind, daß sie
    - einen vierkantförmigen Hauptkörper (21) mit einer nach außen gewölbten Lichtaustrittsfläche, und
- einen im Querschnitt gegenüber dem Hauptkörper (21) verjüngten und zu der Vertiefung (25) der Optik-Trägerplatte (2) komplementären Sockel (22) aufweisen.
  - 6. LED-Modul nach Anspruch 5,
- 15 dadurch gekennzeichnet, daß
  - die vierkantförmigen Hauptkörper (21) im eingesteckten Zustand der Linsen (20) lückenlos aneinanderliegen.
  - 7. LED-Modul nach Anspruch 5 oder 6,
- 20 dadurch gekennzeichnet, daß
  - die Seitenwände der Vertiefungen (25) und/oder des Hauptkörpers (21) und/oder des Sockels (22) als Reflektoren ausgeformt sind.
- 25 8. LED-Modul nach Anspruch 2,
  - dadurch gekennzeichnet, daß
  - die Linsen (20) integral in der Optik-Trägerplatte (2) ausgebildet sind.
- 30 9. LED-Modul nach Anspruch 1,

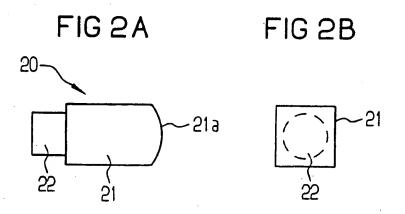
- dadurch gekennzeichnet, daß
- die lichtbündelnden optischen Einrichtungen (20) in die Optik-Trägerplatte (2) geformte optische Kanäle (30) mit reflektierenden Wänden sind.
- 10. LED-Modul nach Anspruch 9,
- dadurch gekennzeichnet, daß

- die Kanäle (30) in die Optik-Trägerplatte (2) geformte Bohrungen oder Bereiche mit relativ hohem Brechungsindex sind.
- 5 11. LED-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
  - die Optik-Trägerplatte (2) und/oder die Linsen (20) Polymethylmethacrylat (PMMA) enthalten.
- 12. LED-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß
  die Optik-Trägerplatte (2) und/oder die Linsen (20) im Spritzguß hergestellt sind.
- 13. LED-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeich net, daß unmittelbar auf jedem LED-Bauelement (10) eine weitere lichtbündelnde optische Einrichtung (11), insbesondere eine Linse angeordnet ist, die somit in Abstrahlrichtung des jeweiligen LED-Bauelements (10) der jeweilig zugeordneten
- weiligen LED-Bauelements (10) der jeweilig zugeordneten lichtbündelnden optischen Einrichtung (20; 30) der Optik-Trägerplatte (2) vorgeschaltet ist.
  - 14. LED-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß die Platine (1) eine Metallkernplatine ist.
  - 15. LED-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dad urch gekennzeichnet, daß
- o die LEDs (10) an mindestens zwei unabhängige Stromkreise angeschlossen sind.
  - 16. LED-Modul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
  - dadurch gekennzeichnet, daß
- of the die LEDs (10) ein Konversionsmaterial aufweisen, durch die wenigstens ein Teil der von den LEDs (10) emittierten

Lichtstrahlung wellenlängenkonvertiert wird, so daß der optische Eindruck von Weißlicht-LEDs entsteht.

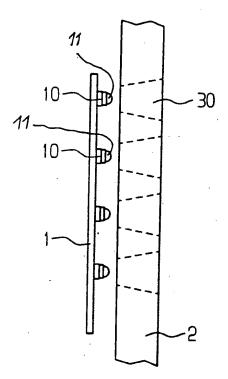
- 17. Verwendung eines LED-Moduls nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16 für Signaleinrichtungen, insbesondere für Bahnsignaleinrichtungen oder in den Boden eingelassene Leitsignaleinrichtungen zur Leuchtmarkierung von Wegen, Straßen, Tunnels, Start- und Landebahnen und dergleichen.
- 10 18. Beleuchtungseinrichtung, enthaltend ein LED-Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 16.





2/2

FIG 3



### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. Ional Application No PCT/DE 00/01537

		FCI/DE OC	7/0133/
A CLASSI IPC 7	IFICATION OF SUBJECT MATTER H01L33/00 H01L25/075 F21K7	7/00 G08G1/095	
	o International Patent Classification (IPC) or to both national cla SEARCHED	selfication and IPC	
	ocumentation searched (classification system followed by class	ification symbols)	<del></del>
IPC 7	HO1L F21Q F21K G08G F21V		
ocumental	tion searched other than minimum documentation to the extent	that such documents are included in the fields e	earched .
Beatronic d	late base consulted during the international search (name of da	ta base and, where practical, search terms used	1)
EPO-In	ternal, PAJ		
. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
etegory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	ne relevant passages	Relevant to claim No.
X <sup>-</sup>	EP 0 400 176 A (SIEMENS AG)		1-3,9,
	5 December 1990 (1990-12-05)		10,12, 13,17,18
	column 6, line 43 - line 51 column 8, line 14 - line 34 figures 9,10,20-23		
X	GB 2 329 011 A (HOWELLS RAILWA LIMIT) 10 March 1999 (1999-03- page 10, line 24 -page 11, lin figures 2,3	10)	1,2,13, 17,18
	·	-/	
		·	
			· .
X Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are fisted in	n annex.
	stegories of cited documents :  ent defining the general state of the lart which is not	"T" later document published after the inter or priority date and not in conflict with	the application but
consid	bered to be of particular relevance document but published on or after the international	cited to understand the principle or the invention	
filing d L° docume	date ant which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance; the ci cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the doc	be considered to
citatio	is cried to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cl cannot be considered to involve an inv	entive step when the
other: P°docume	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but	document is combined with one or more ments, such combination being obvious in the art.	s to a person skilled
	extual completion of the international search	"å" document member of the same patent f	
1	1 September 2000	15/09/2000	•
lame and n	meiling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5618 Patentiaan 2	- Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijewijk Tel. (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (431-70) 340-3016	De Mas, A	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. ional Application No PCT/DE 00/01537

0.10	the pooling of the second	PCT/DE 0	0/01537
Category *	klon) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 317 (E-789), 19 July 1989 (1989-07-19) & JP 01 086573 A (OSHIMA DENKI SEISAKUSHO:KK;OTHERS: 02), 31 March 1989 (1989-03-31) abstract		1,2,8
(x) -	EP 0 303 741 A (CHEN SHEN YUAN) 22 February 1989 (1989-02-22) column 4, line 1 -column 5, line 3 figures 2-5		1,2,4, 12,17,18
·			11,16
	DE 196 23 881 A (HERTZ INST HEINRICH) 11 December 1997 (1997-12-11) column 6, line 10 - line 24 figure 1	·	11
	rigute 1		1,2,4-6
	WO 97 50132 A (SIEMENS AG ;REEH ULRIKE (DE); HOEHN KLAUS (DE); STATH NORBERT (DE)) 31 December 1997 (1997-12-31) abstract		16
		·	1
		i	
	•		
			,
	N. Communication of the Commun		
			•

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

int Itonal Application No PCT/DE 00/01537

	atent document d in search report		Publication date		ication ate
EP	0400176	A	05-12-1990	EP 1022787 A 26-( JP 2962563 B 12-1 JP 3011771 A 21-(	08-2000 07-2000 10-1999 01-1991 08-1991
GB	2329011	A	10-03-1999	EP 1012023 A 28-0	)3-1999 )6-2000 )3-1999
JP	01086573	A	31-03-1989	NONE	
EΡ	0303741	A	22-02-1989	US 4914731 A 03-0	4-1990
DE	19623881	Ά	11-12-1997	NONE	
WO	9750132	A	31-12-1997	DE 19638667 A 02-0 BR 9709998 A 10-0 CN 1228873 A 15-0 EP 0907969 A 14-0 BR 9706787 A 13-0 WO 9812757 A 26-0 EP 0862794 A 09-0	1-1998 4-1998 8-1999 9-1999 4-1999 4-1999 3-1998 9-1998

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Into ionales Aktenzeicher PCT/DE 00/01537

A. KI. ASSI	FITERUNG DES ANNELDUNGSGEGENSTANDES	101/02 00/0153/			
IPK 7	TELERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L33/00 H01L25/075 F21K7/0	00 G08G1/095			
Nach der Internationalen Petentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK  B. RECHERCHIERTE GEBIETE  Recherchlerter Mindestprüfstellt (Klassifikationssystem und Klassifikationasymbole )  TPK 7 H011 F210 F21K CORC F21V					
B. RECHER	CHIERTE GEBIETE	·			
Pecherohier IPK 7	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymi H01L F21Q F21K G08G F21V	bole )			
Recherchier	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	sowert diese unter die recherchierten Gebiete fallen			
		Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)			
FLO-TU1	ernal, PAJ	CH ANGESEMENE UNTERLAGEN   Strain   Settle   S			
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angal	be der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.			
X	EP 0 400 176 A (SIEMENS AG) 5. Dezember 1990 (1990-12-05)	10,12,			
	Spalte 6, Zeile 43 - Zeile 51 Spalte 8, Zeile 14 - Zeile 34 Abbildungen 9,10,20-23	13,17,18			
X	LIMIT) 10. Mārz 1999 (1999-03-10)	17.18			
	<del></del>	-/			
X Weiter entner	e Veröffentlichungen eind der Fortsetzung von Feld C zu ernen	Siehe Anhang Patentfamilie			
"A" Veröffenti aber nic "E" älteres Di Anmelde "L" Veröffenti scheiner anderen soli oder susgefül "O" Veröffent	ichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, int als besondere bedeutsern anzusehen ist bkument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen iden veröffentlicht worden ist ichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelthaft er- n zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum, einer im Recherchanbericht genannten Veröffentlichung belegt werden die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie hrt) lichung, die eich auf eine mündliche Offenbarung.	T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzipe oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist   "X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderlacher Tätigkeit beruhend betrachtet werden   "Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchts Erfindung kann nicht als auf erfinderlacher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Katagorie in Verbindung gebracht wird und			
P° Veröffend dem bes	NCZUNG, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Ichung, die vor dem internationalen. Anmeldedetum, aber nach	dese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist  & Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist  Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts			
	. September 2000	15/09/2000			
Name und Po	stanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamit, P.B. 5816 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevolim ächtigter Bediensteter			
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	De Mas, A			

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte Jonalee Aktenzeichen
PCT/DE 00/01537

C./Fortset	PCT/DE 00/01537					
Katedoue,	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kort	nmenden Teile	Betz, Anspruch Nr.			
	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 317 (E-789),		1,2,8			
	19. Juli 1989 (1989-07-19)		1			
	& JP 01 086573 A (OSHIMA DENKI SEISAKUSHO:KK;OTHERS: 02),					
	31. März 1989 (1989–03–31) Zusammenfassung					
•	EP 0 303 741 A (CHEN SHEN YUAN) 22. Februar 1989 (1989-02-22)		1,2,4, 12,17,18			
	Spalte 4, Zeile 1 -Spalte 5, Zeile 3 Abbildungen 2-5					
			11,16			
	DE 196 23 881 A (HERTZ INST HEINRICH)		11			
-	11. Dezember 1997 (1997-12-11) Spalte 6, Zeile 10 - Zeile 24	٠	·			
	Abbildung 1					
1			1,2,4-6			
	WO 97 50132 A (SIEMENS AG ; REEH ULRIKE (DE); HOEHN KLAUS (DE); STATH NORBERT		16			
j	(DE)) 31. Dezember 1997 (1997-12-31) Zusammenfassung					
			- 1			
	-Trial Spagner					
ŀ						
			·			
	×	•				
.			•			
		¥-	X			
			·			
	·					
	•					
	•					
			•			
			٠			
-						

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Ints chales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01537

	Recherchenberich intes Patentdokur		Datum der Veröffentlichung		fitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	0400176	A	05-12-1990	DE EP JP JP US	58909875 D 1022787 A 2962563 B 3011771 A 5040868 A	31-08-2000 26-07-2000 12-10-1999 21-01-1991 20-08-1991
GB	2329011	A	10-03-1999	AU EP WO	8876998 A 1012023 A 9911498 A	22-03-1999 28-06-2000 11-03-1999
JP	01086573	Α	31-03-1989	KEIN	VE	
EP	0303741	A	22-02-1989	US	4914731 A	03-04-1990
DE	19623881	A	11-12-1997	KEIN	IE	,
WO	9750132	A	31-12-1997	DE DE BR CN EP BR WO EP JP	19625622 A 19638667 A 9709998 A 1228873 A 0907969 A 9706787 A 9812757 A 0862794 A 11500584 T	02-01-1998 02-04-1998 10-08-1999 15-09-1999 14-04-1999 13-04-1999 26-03-1998 09-09-1998 12-01-1999